

1010110110101001011

1010110110101001011

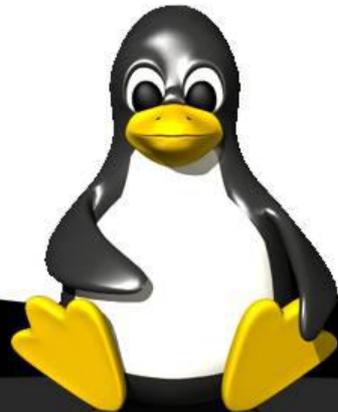
0101001010111010011

1011001010110101011

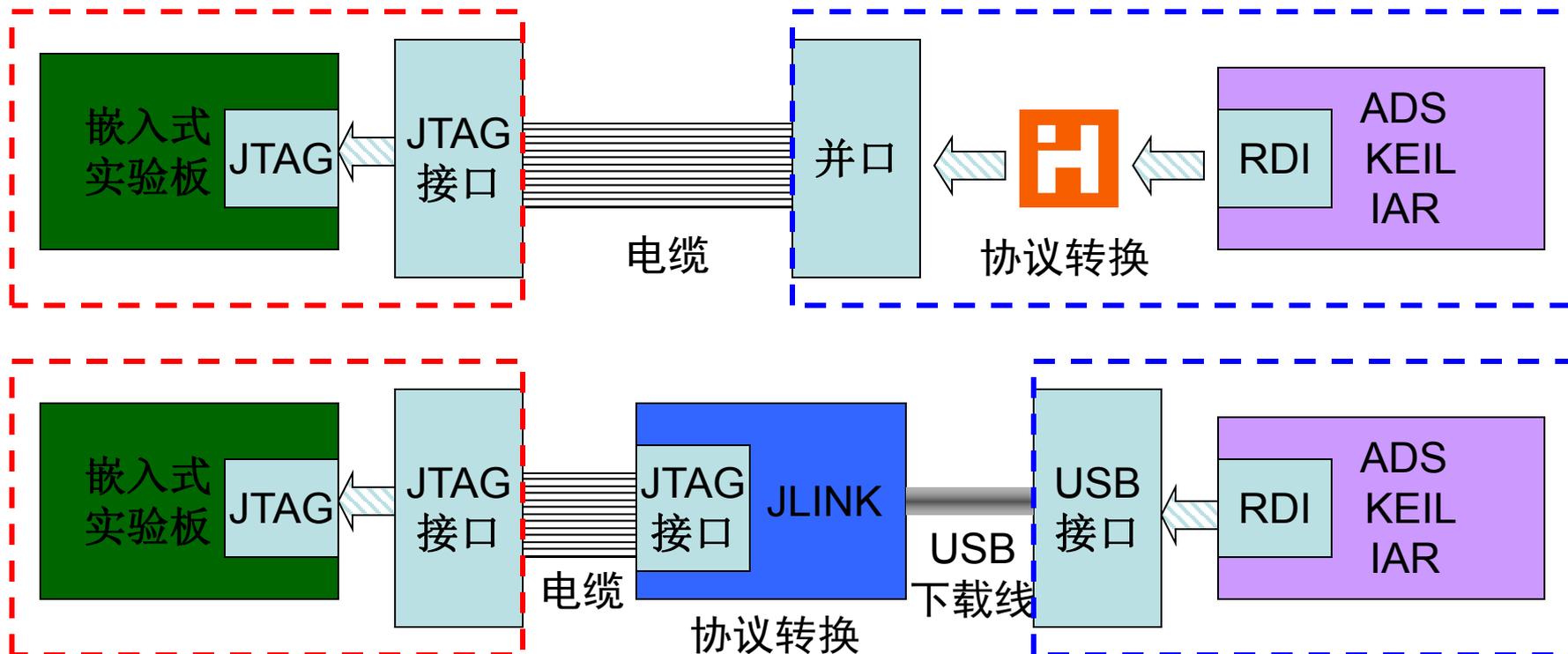
1010110110101001011

JLINK调试仿真及烧写FLASH教程

J-LINK ?



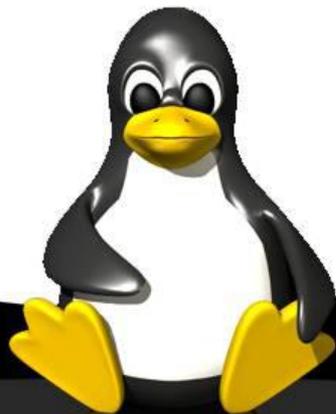
This is j-link



JTAG: 国际标准测试协议

RDI: ARM公司提出的调试接口标准

为什么要使用JLINK?





- 1、**JLINK**用硬件进行协议转换，烧写、仿真速度快。
- 2、支持的芯片多。
- 3、**JLINK**使用**USB**下载线与计算机相连，仿真、烧写程序非常方便。

Part 1

JLINK+AXD+S3C4510B调试仿真

A、配置ADS工程



B、编译并进入AXD

C、配置AXD

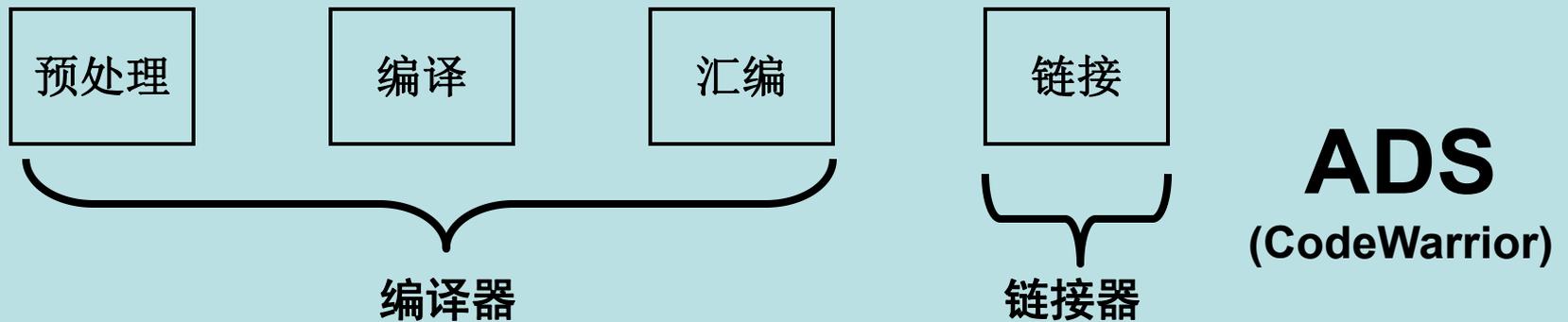


D、调试仿真

配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

高级语言程序从源代码到成为可在硬件上运行的可执行代码需要经历四个阶段：



因此，我们配置ADS工程主要配置编译器和链接器。

配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

主要配置的选项：

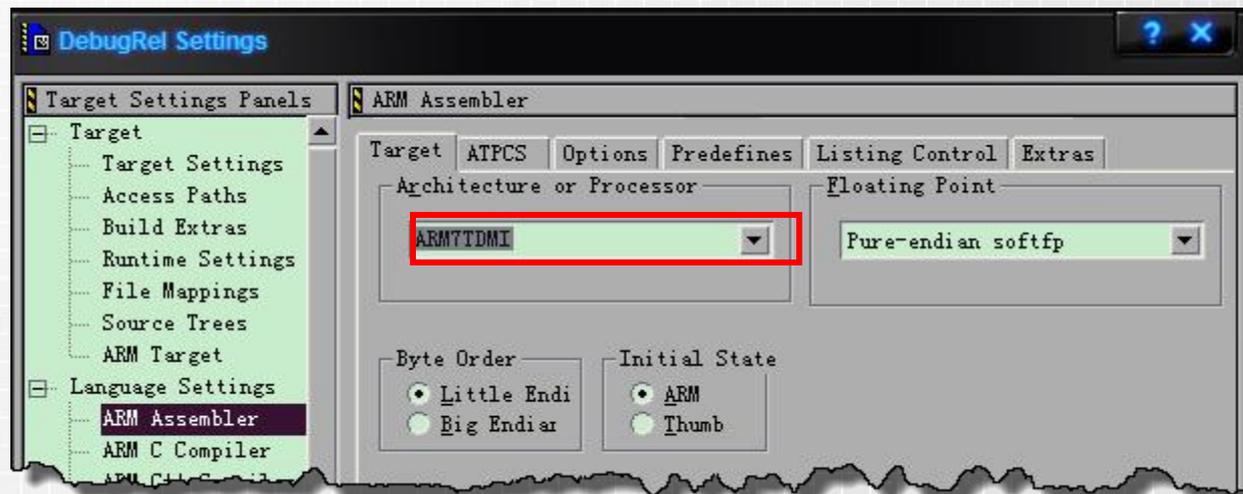
- 1、ARM Assembler（编译器）
- 2、ARM C Compiler（编译器）
- 3、ARM Linker（链接器）

其他选项默认即可。

配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

1、ARM Assembler



目的：选择与ARM核相匹配的汇编代码编译器

配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

2、ARM C Compiler

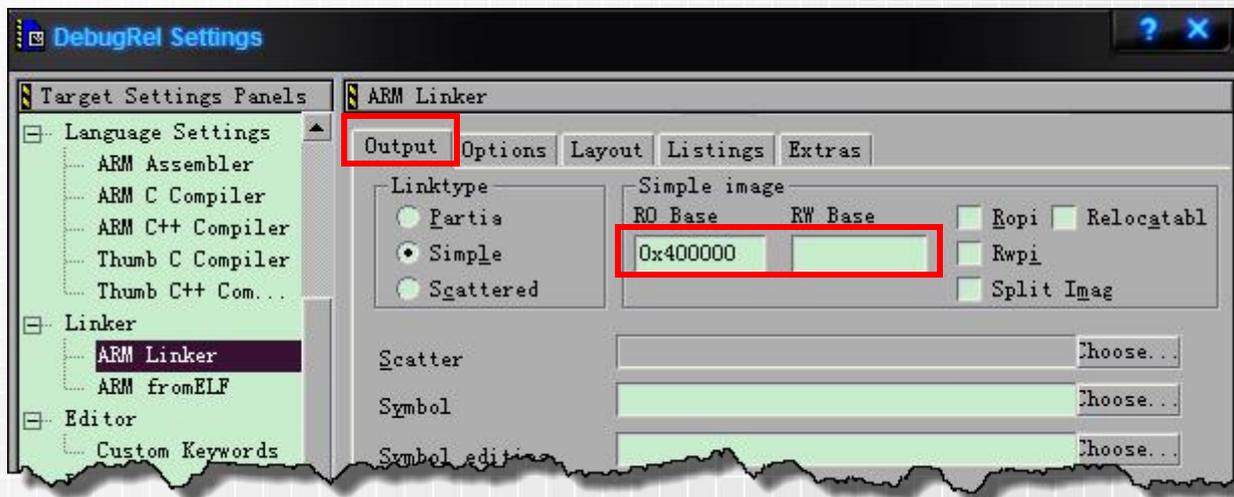


目的：选择与ARM核相匹配的C代码编译器

配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

3、ARM Linker (Output)



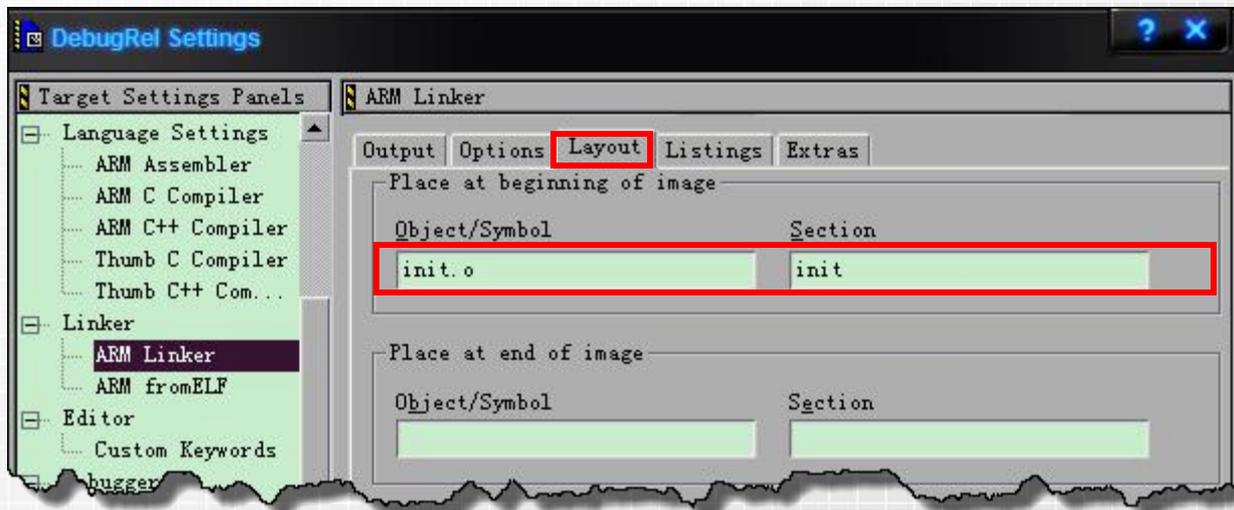
目的：设置代码段的起始地址为RAM的起始地址。

在ARM的集成开发环境中，只读的代码段和常量被称作R0段 (ReadOnly)；可读写的全局变量和静态变量被称作RW段 (ReadWrite)；RW段中要被初始化为零的变量被称为ZI段 (ZeroInit)。

配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

3、ARM Linker (**Layout**)



目的:

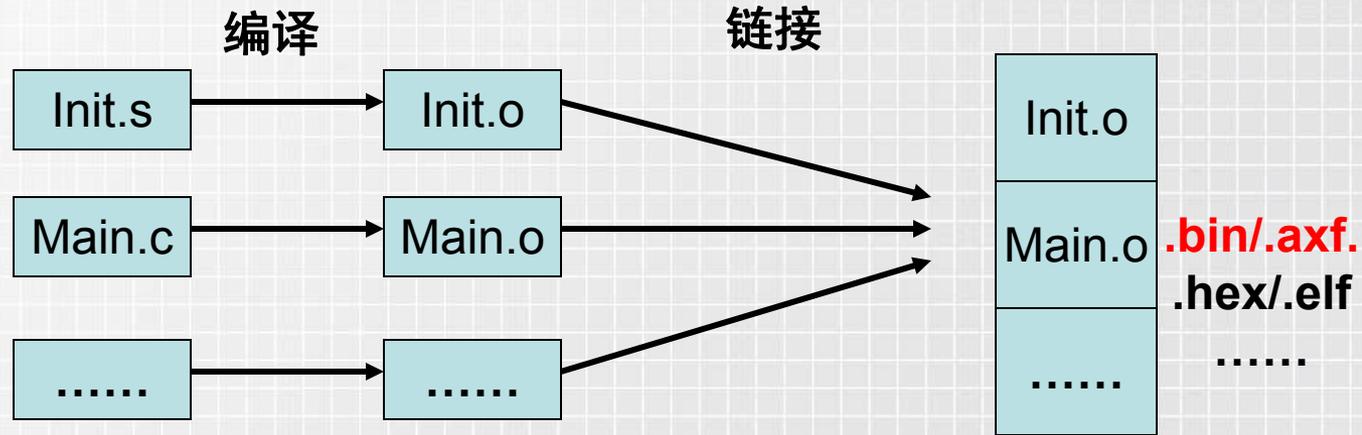
- 1、指定放置在可执行文件开头的目标文件为init.o
- 2、指定放置的逻辑段的段名为init（本例中init为代码段）

配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

init.o ?

汇编结束后，生成**多个目标文件**，一般是一个源代码文件生成一个目标文件（头文件除外），然后由链接器来把这些目标文件链接成一个可执行的二进制代码文件。这个文件**可用来调试或者烧写到ROM中**。



Init ?

```
CODE32  
AREA Init,CODE,READONLY  
ENTRY ;指定程序入口地址
```

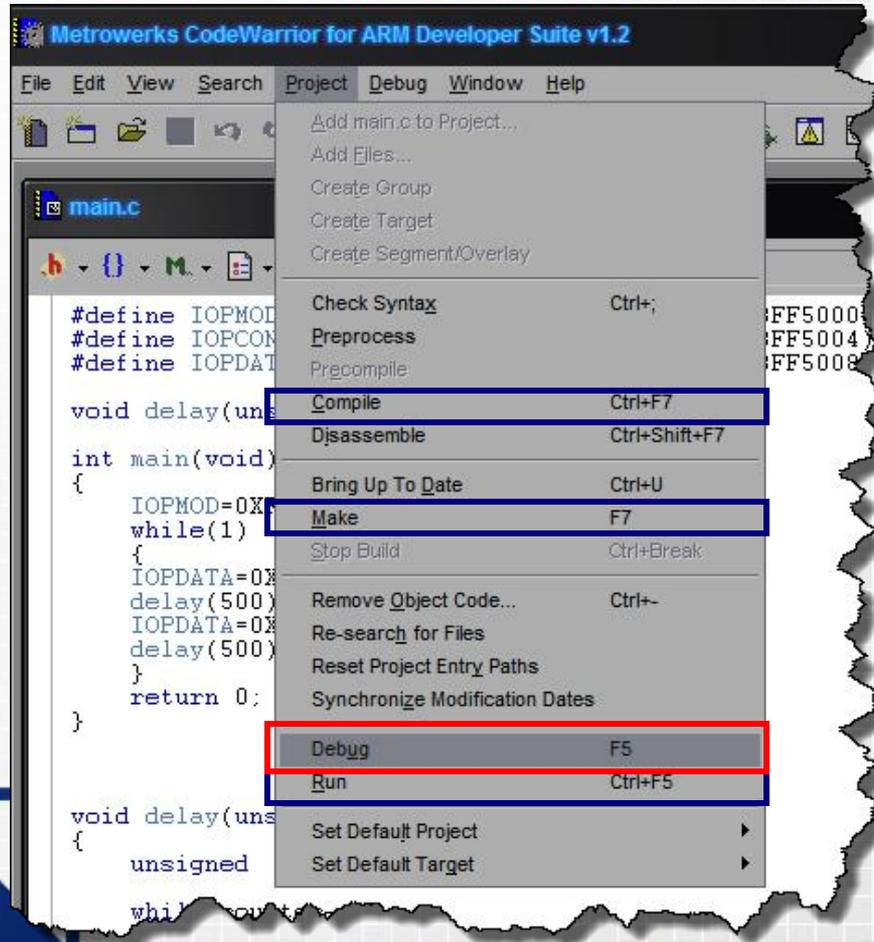
配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

配置完毕之后一定要注意**存盘（ctrl+s）**，
这样配置才会生效，否则编译时会报错。

编译并进入AXD

菜单>Project>Debug



命令介绍

Compile:

编译单个源文件,生成一个.o文件。

Make:

编译整个工程,生成多个.o文件和一个.axf文件。

Debug:

编译整个工程,生成多个.o文件和一个.axf文件,并进入AXD。

Run:

编译整个工程,生成多个.o文件和一个.axf文件,并进入AXD,同时运行程序。

配置AXD

AXD的配置步骤只需以下两步：

一、加载初始化指令

二、加载**JLINK**动态链接库

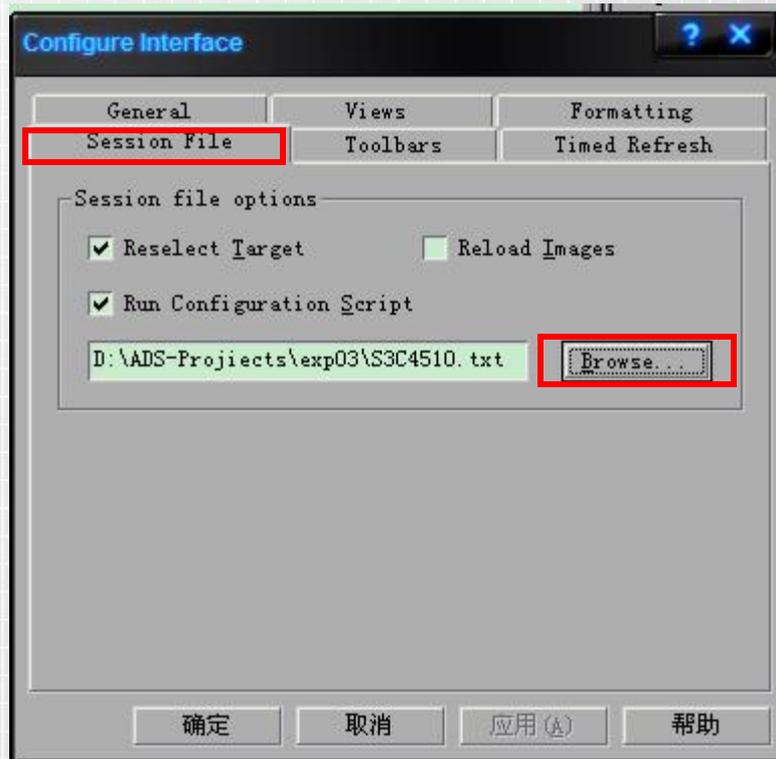
配置AXD

一、加载初始化指令

- 1、新建一个文本文档，输入下图所示的初始化指令，然后保存以备用。
- 2、菜单>Options>Configure Interface，加载刚才的初始化文本。



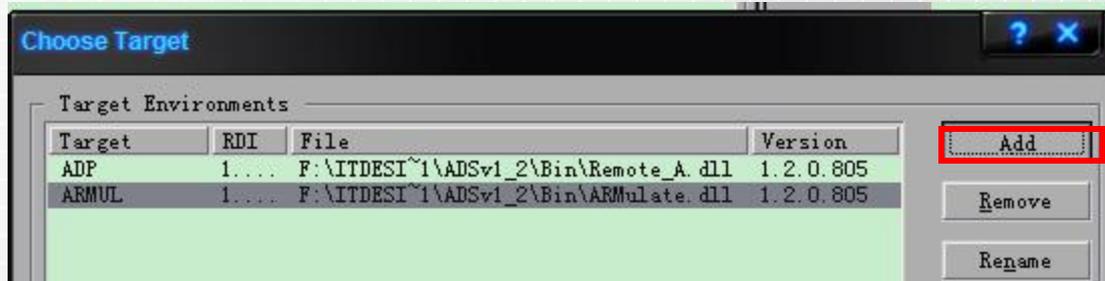
```
SETMEM 0x3FF0000,0xE7FFFF90,32
SETMEM 0x3FF3010,0x00003002,32
SETMEM 0x3FF3014,0x02000060,32
SETMEM 0x3FF302C,0x14010380,32
SETMEM 0x3FF303C,0xCE338360,32
```



配置AXD

二、加载JLINK动态链接库

菜单>Options> Target, 加载动态链接库JLinkRDI.dll, 该文件在J-link软件的安装目录下。



调试仿真

菜单>Execute

Go: 全速运行;

Stop: 停止全速运行;

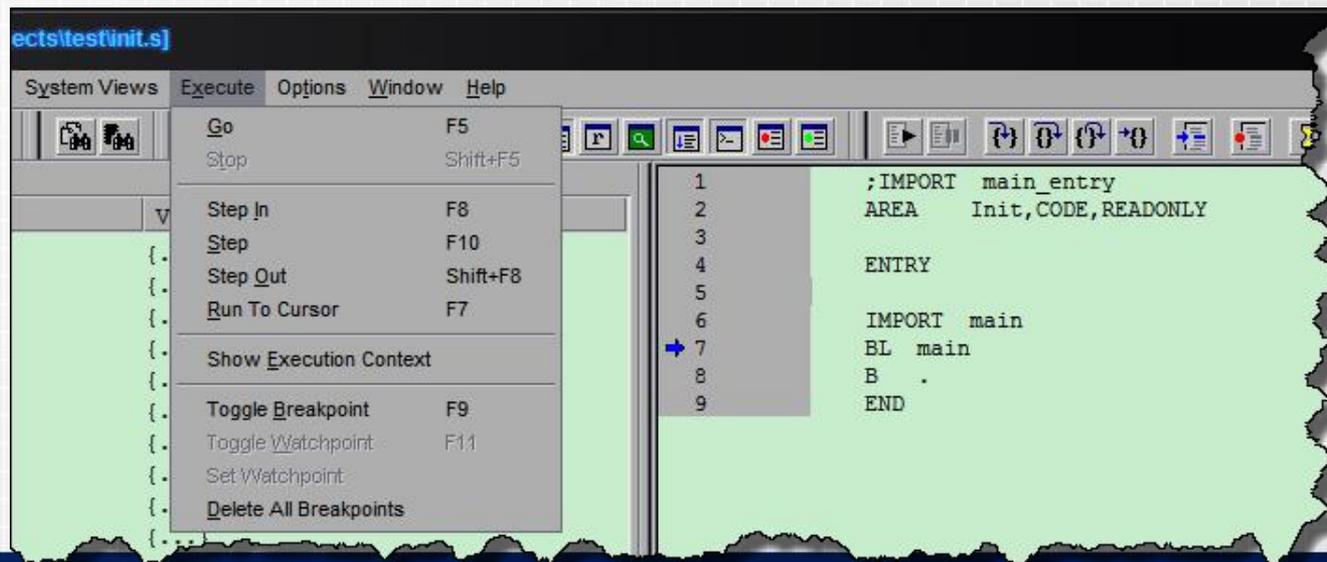
Step in: 单步运行, 跟踪到被调用函数里边去;

Step: 单步运行, 把被掉函数当成一整条简单的语句;

Step out: 跟踪到函数里面后, 可以退出到当前函数的调用处;

Run To Cursor: 运行到光标处;

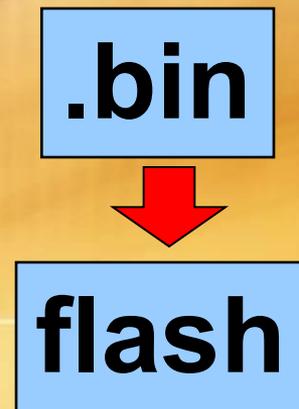
Toggle Breakpoint: 对光标所在的行设置或清除断点。



Part 2

用JLINK烧写FLASH

- 1、配置**ADS**工程
- 2、编译生成**.bin**文件
- 3、配置**jflash**工程
- 4、烧写**FLASH**



配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

需要配置的选项：

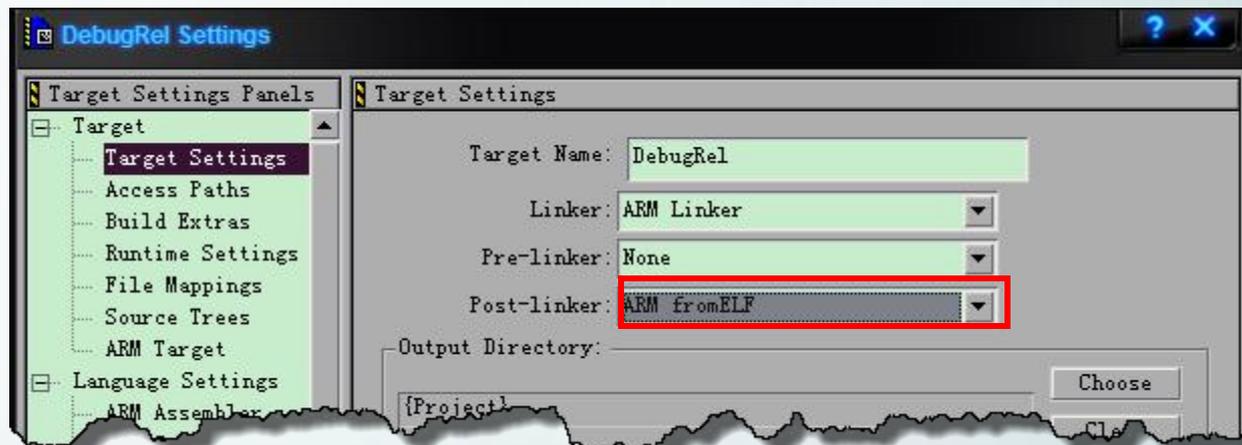
- 1、Target Settings
- 2、ARM Assembler（编译器）
- 3、ARM C Compiler（编译器）
- 4、ARM Linker（链接器）
- 5、ARM fromELF

其他选项默认即可。

配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

1、Target Settings



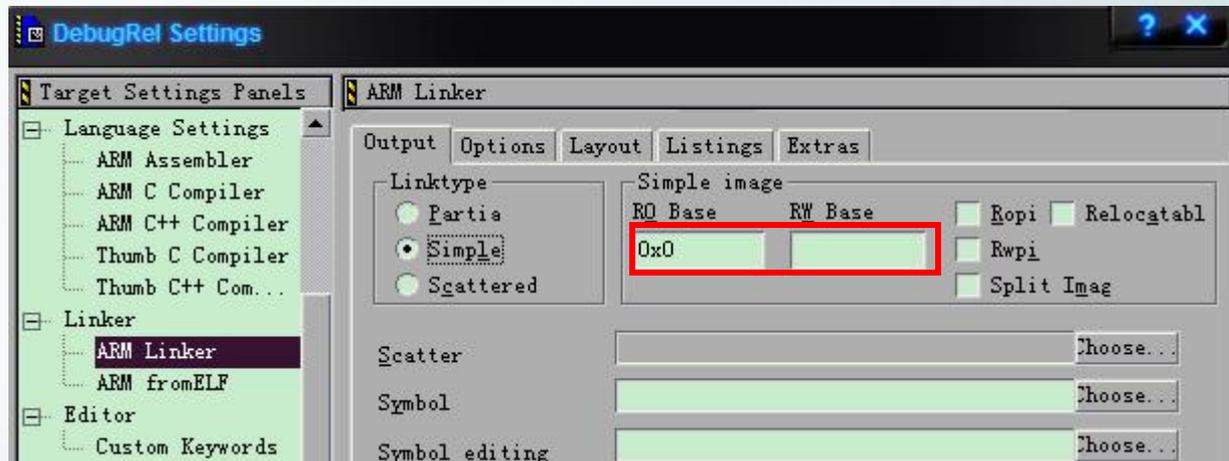
目的：选择链接完成后，对文件进行操作。

链接完成后ADS会默认生成一个.axf的文件，为了得到.bin文件，需要调用ARM fromELF命令将.axf转换为.bin文件。

配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

4、ARM Linker (Output)

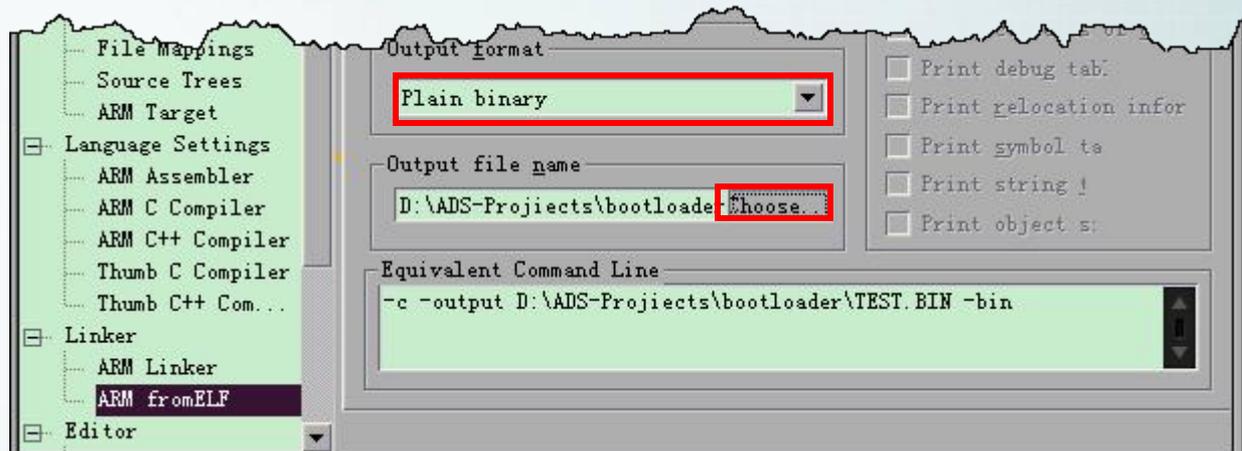


目的：设置代码段的起始地址为FLASH的起始地址。

配置ADS工程

菜单>Edit>DebugRel Settings

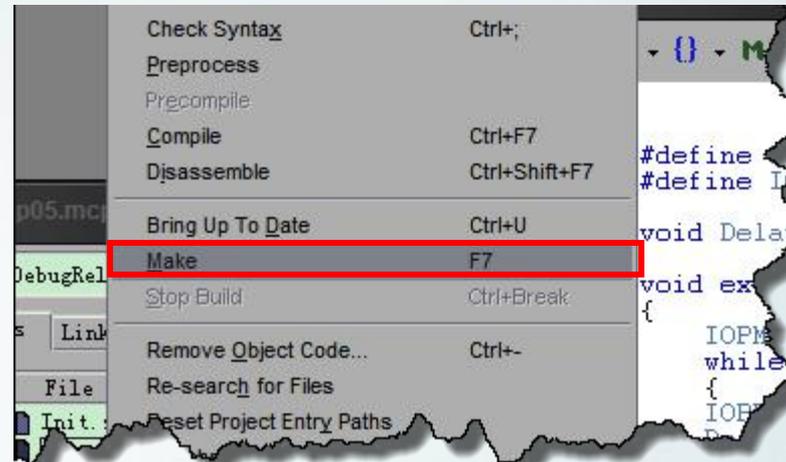
5、ARM fromELF



目的：转换为二进制文件并指定输出位置。

编译生成.bin文件

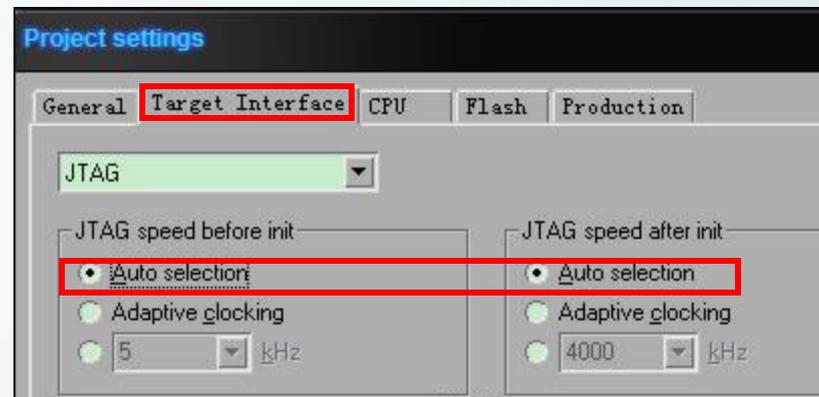
菜单>Project>Make



配置jlink工程

菜单>Options>Project settings

1、Target Interface



这个根据需要进行选择，若不确定就选择自动。

配置jlink工程

菜单>Options>Project settings

2、CPU

指定CPU并初始化

Project settings

General Target Interface **CPU** Flash Production

Device Core ARM7 Little endian

Check core ID ID 00000000

Use target RAM (faster) Addr 40000 4 KB

Use following init sequence:

| # | Action | Value0 | Value1 | Comment |
|---|--------|--------|--------|-----------------------|
| 0 | | | 0ms | Reset and halt target |

初始化寄存器

五条全部添加

加快烧写速度

Add action

Action Type Write 32bit Address 3FF0000 Data E7FFFF90

OK Cancel

Add Insert Delete Edit Up Down

配置jlink工程

菜单>Options>Project settings

3、FLASH

指定FLASH型号

Project settings

General Target Interface CPU **Flash** Production

FlashBank Bank[0] Add Remove

Use custom RAMCode

Base Addr 00000000 Organization 16 Bits x 1 Chip(s)

Automatically detect flash memory **第一步** Select flash device **第二步**

Select flash device

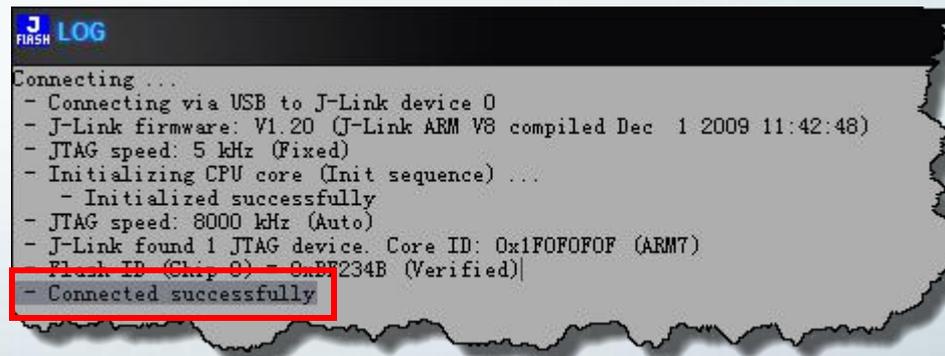
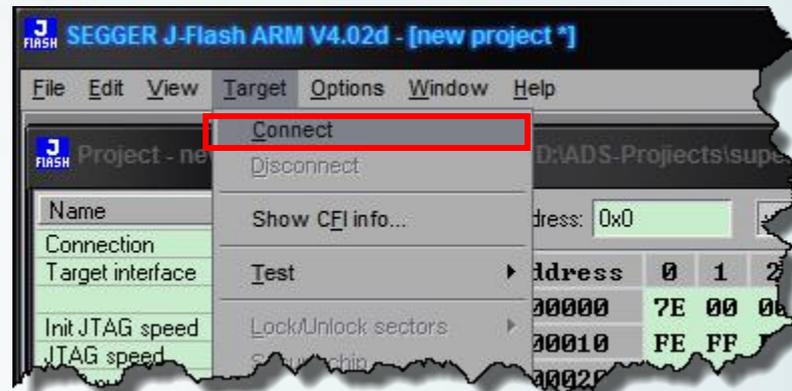
Manufacturer SST

| Manufacturer | Device | Size | NumSectors | 8 |
|--------------|-------------|---------|------------|------|
| SST | SST39LF200A | 256 KB | 64 | BFF |
| SST | SST39LF400A | 512 KB | 128 | BF00 |
| SST | SST39LF800A | 1024 KB | 256 | BF00 |
| SST | SST39LF160 | 2048 KB | 512 | BF00 |
| SST | SST39VF160 | 2048 KB | 512 | BF00 |
| SST | SST39VF1601 | 2048 KB | 512 | BF00 |
| SST | SST39VF1602 | 2048 KB | 512 | BF00 |
| SST | SST39VF200A | 256 KB | 64 | BF00 |
| SST | SST39VF201 | 4096 KB | 1024 | BF00 |

第三步

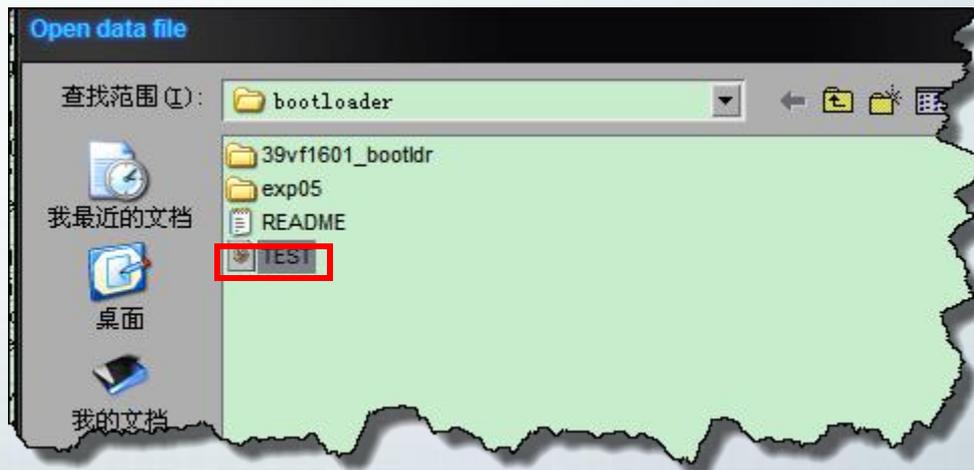
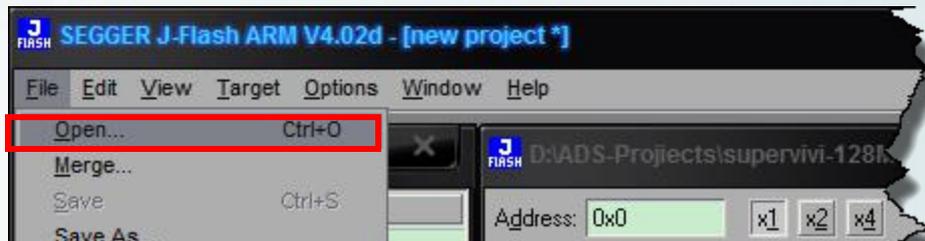
烧写FLASH

1、连接实验板



烧写FLASH

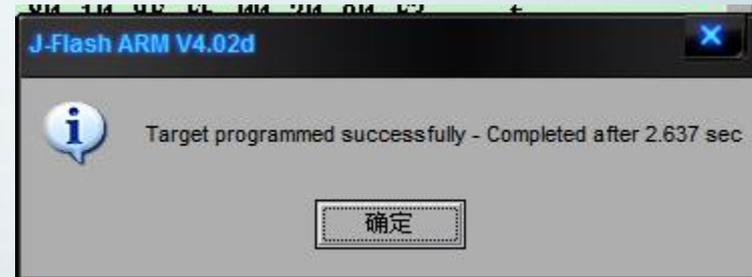
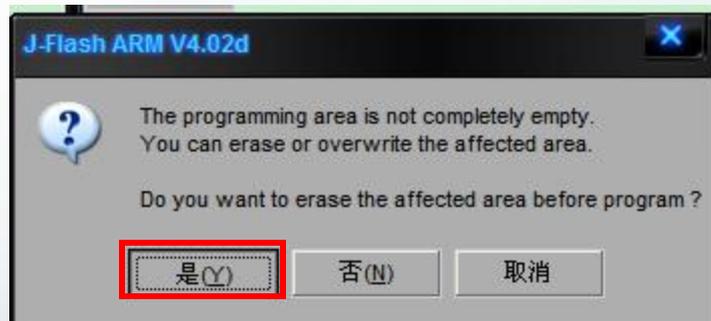
2、加载要烧写的.bin文件



烧写FLASH

3、Program

| | | | | |
|----------------|------------------|----|------|-------------|
| CPU | Check blank | F2 | 0040 | 00 20 A0 E3 |
| Endian | Fill with zero | | 0050 | 00 60 A0 E3 |
| Check core Id | Erase sectors | F3 | 0060 | 00 A0 A0 E3 |
| Core Id | Erase chip | | 0070 | 80 19 A0 E3 |
| Use target RAM | Program | F5 | 0080 | 04 10 51 E2 |
| RAM address | Program & Verify | F6 | 0090 | 00 00 81 E5 |
| RAM size | Auto | F7 | 00A0 | 00 30 A0 E3 |
| Flash memory | | | 00B0 | 6C 70 9B E5 |





祝大家学习愉快！

Thank You !